



## 科研成果

- > [论文](#)
- > [专利](#)
- > [标准](#)
- > [专著](#)
- > [获奖成果](#)

## 科研成果

### 一种微流控芯片及使用其的评价伤口敷料的方法

专利名称:	一种微流控芯片及使用其的评价伤口敷料的方法
英文名称:	一种微流控芯片及使用其的评价伤口敷料的方法
专利类别:	发明
申请号:	201410400234.5
申请日期:	2014-8-14
授权日期:	2017-1-25
专利号:	ZL 201410400234.5
第一发明人:	蒋兴宇
其它发明人:	李莹、杨光、郑文富
专利授权日期:	2017-1-25
<a href="#">关闭窗口</a> <a href="#">返回首页</a>	

